

御中

コーセル株式会社
OS開発部
部長 島野和良



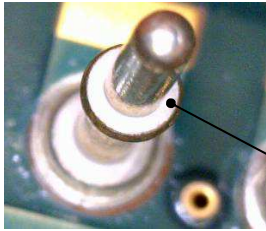
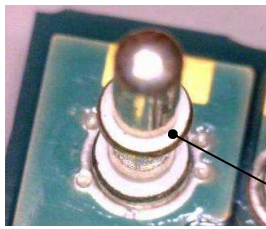
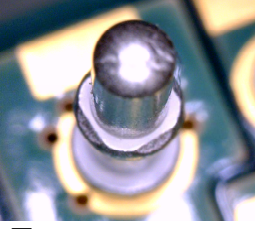
CES/CQSシリーズ 端子形状変更のご案内

拝啓 貴社益々ご隆昌のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。
さて、下記の内容をご連絡いたしますので、ご査収のほどよろしくお願い致します。

敬具

記

- 対象機種
CES/CQSシリーズ 全機種（準標準品含む）
- 変更内容
実装用端子のツバ部分に、図2.3～2.4に示す段押し加工の追加。

項番	端子	変更前	変更後
1	入力端子 及び 信号端子 +VIN -VIN RC +S TRM -S	 図2.1	 図2.3
2	出力端子 +VOUT -VOUT	 図2.2	 図2.4

- 変更目的
70-半田付け時のフラックスのガスを抜けやすくし、実装端子に半田が上がりやすくするため（半田付け性を改善するため）。
ツバ部に段押し部のない箇所が4つのコーナ部に残っていることや、ツバ部の直径と端子長さに変更はありませんので、実装時の高さ寸法には影響ありません。

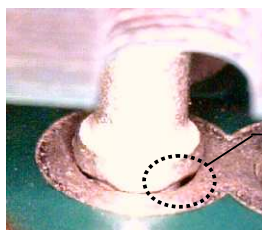


図3.1 実装イメージ

この隙間からフラックスガスを抜けやすくする

- 適用時期
2011年8月生産分から適用。
なお、部品在庫の消化状況により、変更の適用時期が前後することがありますので、ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。

以上